

# 南山科技园BGA研发板贴片，南山科技园拆卸批量BGA返修焊接

产品名称	南山科技园BGA研发板贴片，南山科技园拆卸批量BGA返修焊接
公司名称	深圳市华远昌科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工种类:焊接加工 加工方式:来料加工 加工设备:BGA返修台
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石124号达成工业区1栋5楼
联系电话	13670019818

## 产品详情

南山软件园bga研发板贴片，南山软件园拆卸批量bga返修焊接，南山软件园研发板贴片，南山软件园拆卸批量bga返修焊接工厂。

华远昌科技是专业bga维修厂，研发板贴片，拆卸批量bga返修焊接工厂，质量好，交期快，价格好！

我们的优势：1、多年的bga芯片维修焊接经验！2、

硬件保障：有红外线bga返修站、光学对位bga返修台、全电脑自动控制bga返修台修备3、软件保障：严格按照iso9001：2000版国际质量体系要求，对产品进行全面质量控制。深圳市“工业企业质量管理达标单位”。稳定而又熟练的操作员工和管理团队。4、高直通率是品质的保证。我们的服务：1、

加工的元件规格有：bga，qfp，0402以及其它常见物料。2、

加工的工艺有：bga贴片、bga返修、bga焊接、bga测试、bga植球等。我们的承诺：1、为客户创造价值！2、客户的成功就是我们的成功，让客户满意是我们每个员工的职责！

期待与您合作！

徐工13418488643，13670019818

本产品的加工种类是焊接加工，加工方式是来料加工，加工设备是BGA返修台，加工设备数量是5，生产线数量是5，日加工能力是2000，质量认证标准是ISO9001，无铅制造工艺是提供